

## 2018 年苏州市海外高层次人才需求信息表

|   |  |                     |      |                    |          |
|---|--|---------------------|------|--------------------|----------|
| 单位名称  | 安捷利电子科技（苏州）有限公司  |                     | 联系人  | 徐青松                |          |
| 地 址   | 苏州市高新区鹿山路 188 号  |                     | 电子信箱 | xqs@akmcompany.com |          |
| 邮 编   | 215129   |                     | 电 话  | 05128225966        |          |
| 网 址   | www.akmcompany.com   |                     | 传 真  | 051282259669       |          |
| 单 位 简 介   |  |                     |      |                    |          |
| <p>安捷利电子科技（苏州）有限公司成立于 2006 年，隶属于中国兵器工业集团有限公司，注册资本 2.3 亿元，是一家专业从事高密度柔性电路板和集成电路封装基板技术研究与生产的国有控股高新技术企业，建有中国兵器工业集团公司柔性印制电路开发中心、国家级博士后科研工作站、集成电路封装基板工程技术研究中心和江苏省示范智能车间“柔性封装基板智能生产车间”。</p> <p>企业是中国半导体协会封装分会理事单位、国家封测联盟成员单位、国家封测材料联盟成员单位、CPCA（中国印制电路协会）常务理事单位、IPC 协会会员和中国标准化委员会印制电路标准分会委员单位，并分别起草和修订了一项国家标准和三项行业标准，蝉联了三届中国印制电路行业优秀民族品牌。</p> |  |                     |      |                    |          |
| 人 才 需 求 信 息   |  |                     |      |                    |          |
| 岗位  | 专业   | 工作内容及方向             | 学历学位 | 人数                 | 待遇（年薪）   |
| 高级工程师   | 高分子材料/<br>化学工程与<br>工艺  | LCP 功能材料及基板<br>技术研究 | 博士   | 1                  | 18-24 万元 |
| 高级工程师   | 高分子材料/<br>化学工程与<br>工艺/微电子  | 埋芯片基板制作技术<br>研究     | 博士   | 1                  | 18-24 万元 |
| 合 计   | 需求岗位数 2（个），需求人数 2（人），涉及专业 3（门），<br>需求博士 2（人）、硕士 0（人）、本科及以下 0（人）。 |                     |      |                    |          |
| 备 注   |  |                     |      |                    |          |